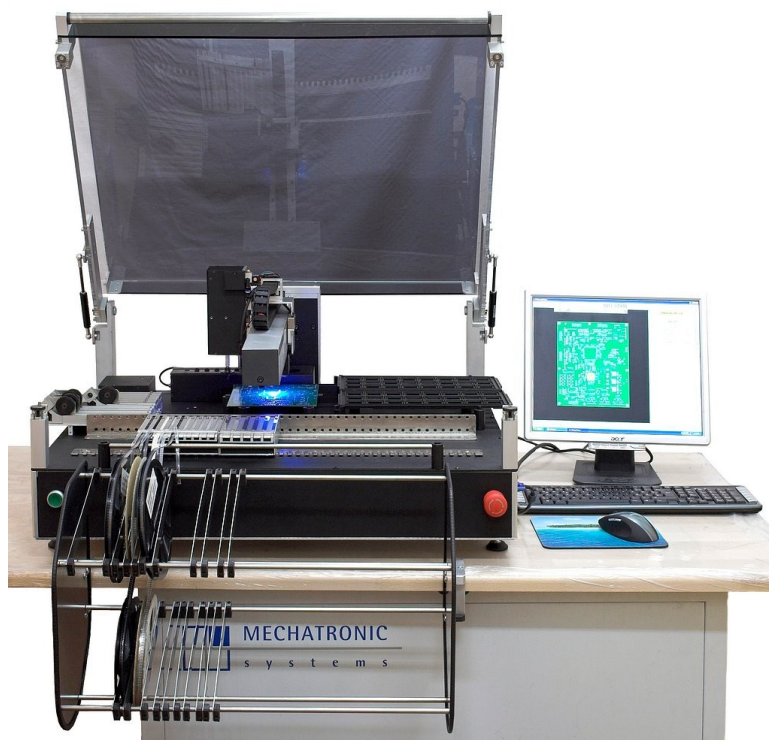


# P30 - automat do montażu SMD z głowicą dyspenserera



## DANE TECHNICZNE

- **Zakres ruchu głowicy**
- max. 400x500mm
- **Rodzaj i wielkość elementów**
- od 0402 do 25x25
- min pitch 0,4mm
- **Rodzaj opakowania elementów**
- taśmy / listwy / tacki / elementy luzem
- **Centrowanie elementów**
- bezstykowo - kamera
- **Wydajność automatu**
- do 600 el/godz
- **Wydajność dyspenserera**
- do 6000 dot/godz
- **Ilość podajników**
- max 80 x 8mm – podajników taśmowych (automatycznych + ręcznych)
- oraz 2 x (300 x 200mm) - IC-tray with 200 x 300mm PCB size
- **Rozdzielczość**
- dla osi X / Y – 0,008mm – liniały pomiarowe
- **Dokładność pozycjonowania**
- +/- 0,03mm
- **Wymiary i waga**
- 840 x 630 x 430 mm / ca. 85 kg
- **Zasilanie**
- 230V-50Hz -350W / 0,6 MPa - 15l/m

## CHARAKTERYSTYKA

- automat do montażu SMD z optycznym centrowaniem
- automatyczna głowica układająca
- automatyczna głowica dozująca
- automatyczna korekcja punktów referencyjnych
- automatyczny kamerowy system centrowania elementów
- edytor plików CAD oraz Gerbera
- teach-in mode – elektroniczny manipulator
- inteligentny system podajników
- automatyczny system analizy obrazu
- system operacyjny: Windows XP
- wprowadzanie danych: klawiatura PC / mysz
- panel użytkownika - PC oraz 17" monitor LCD
- **Zastosowanie**
- przeznaczony do układania standardowych elementów SMD włącznie z "finepitch" oraz BGA i  $\mu$ BGA